



2014年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2013年10月10日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6323 URL <http://www.rorze.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 崎谷 文雄
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 橋本 勲 (TEL) 084-960-0001
 四半期報告書提出予定日 2013年10月15日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2014年2月期第2四半期の連結業績 (2013年3月1日～2013年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2014年2月期第2四半期	6,180	32.4	646	336.0	566	339.1	383	672.5
2013年2月期第2四半期	4,669	△14.6	148	△67.0	128	△67.7	49	△67.8

(注) 包括利益 2014年2月期第2四半期 959百万円(358.2%) 2013年2月期第2四半期 209百万円(△38.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2014年2月期第2四半期	22 77	22 56
2013年2月期第2四半期	2 95	2 95

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2014年2月期第2四半期	17,565	9,073	43.3
2013年2月期	15,520	8,145	43.6

(参考) 自己資本 2014年2月期第2四半期 7,599百万円 2013年2月期 6,765百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2013年2月期	—	0 00	—	3 00	3 00
2014年2月期	—	0 00	—	—	—
2014年2月期(予想)	—	—	—	5 00	5 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2014年2月期の連結業績予想 (2013年3月1日～2014年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	12,076	29.0	1,207	113.0	1,167	158.4	608	—	36 02

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

2014年2月期2Q	17,640,000株	2013年2月期	17,640,000株
2014年2月期2Q	716,359株	2013年2月期	818,359株
2014年2月期2Q	16,855,043株	2013年2月期2Q	16,815,475株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) セグメント情報等	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(6) 重要な後発事象	8
4. 補足情報	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の財政問題や新興国の成長鈍化に対する懸念などから景気の先行きに対する慎重な見方が続く中、政府の経済対策や金融政策により、企業収益や個人消費にも改善傾向が見られるようになり、景気回復への期待感が徐々に高まってきました。

当業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の需要拡大に伴い、台湾のファウンドリによる積極的な半導体設備投資が行われたことに加え、韓国の主要取引先においても中国におけるディスプレイ製造装置の設備投資が実施されました。

このような状況の中で当社グループは、期初計画に比べて下半期の予定案件が上半期分として前倒しで実施されたことなどから、当社グループの主力製品であるウエハソータやE F E Mなどのウエハ搬送装置や、ガラス基板搬送装置及びガラスカッティングマシン(G C M)の受注及び販売が増加し、大幅な増収増益となりました。

一方、米国大手半導体メーカーからの依頼を受け、工程中で待機状態にあるウエハの表面の酸化膜形成を防止するために窒素を充填した基板保管装置「N2パージ対応ウエハストッカ」を開発し、納入するなど、客先ニーズに対応した装置の開発に一層注力しました。

損益面については、引き続き台湾子会社におけるウエハ搬送装置の販売が好調に推移したことに伴う利益増加に加え、当社が昨年11月に発表した新製品の販売増加や、グループ各社のコスト削減への取り組み等により利益確保をはかりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高6,180百万円(前年同期比32.4%増)、営業利益646百万円(前年同期比336.0%増)、経常利益566百万円(前年同期比339.1%増)、四半期純利益383百万円(前年同期比672.5%増)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ2,044百万円増加し、17,565百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加593百万円、受取手形及び売掛金の増加674百万円及びたな卸資産の増加213百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ1,116百万円増加し、8,491百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加807百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ928百万円増加し、9,073百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加333百万円、為替換算調整勘定の増加477百万円及び少数株主持分の増加100百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2014年2月期の通期連結業績予想につきましては、2013年9月13日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第1四半期連結会計期間より、2013年2月に設立したJIKA JIKA CO.,LTD.(決算日12月31日)を連結の範囲に含めております。なお、同社は特定子会社には該当していません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2013年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2013年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,889,791	3,483,164
受取手形及び売掛金	2,877,123	3,551,614
商品及び製品	555,434	374,285
仕掛品	1,735,021	2,009,510
原材料及び貯蔵品	1,249,608	1,369,806
繰延税金資産	129,920	184,559
その他	113,353	417,531
貸倒引当金	△41,633	△54,820
流動資産合計	9,508,620	11,335,651
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,321,793	2,419,154
土地	2,383,300	2,408,372
その他（純額）	511,492	624,029
有形固定資産合計	5,216,585	5,451,556
無形固定資産		
	204,829	209,718
投資その他の資産		
投資有価証券	248,404	181,752
繰延税金資産	8,375	2,383
その他	349,325	389,866
貸倒引当金	△15,251	△5,577
投資その他の資産合計	590,853	568,425
固定資産合計	6,012,268	6,229,699
資産合計	15,520,889	17,565,351

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2013年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2013年8月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	757,223	1,564,280
短期借入金	2,982,676	3,058,390
未払法人税等	67,715	152,836
賞与引当金	26,591	122,949
役員賞与引当金	—	3,000
製品保証引当金	271,454	368,197
その他	766,200	959,651
流動負債合計	4,871,861	6,229,305
固定負債		
社債	64,720	68,800
長期借入金	1,930,177	1,642,715
繰延税金負債	83,260	85,291
退職給付引当金	58,453	95,279
役員退職慰労引当金	344,767	345,997
資産除去債務	19,662	22,628
その他	2,208	1,507
固定負債合計	2,503,251	2,262,220
負債合計	7,375,113	8,491,525
純資産の部		
株主資本		
資本金	982,775	982,775
資本剰余金	1,130,670	1,139,963
利益剰余金	5,872,779	6,206,024
自己株式	△121,846	△106,659
株主資本合計	7,864,378	8,222,103
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,076	2,827
為替換算調整勘定	△1,102,819	△625,697
その他の包括利益累計額合計	△1,098,743	△622,869
新株予約権	28,914	22,692
少数株主持分	1,351,227	1,451,900
純資産合計	8,145,776	9,073,826
負債純資産合計	15,520,889	17,565,351

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2012年3月1日 至2012年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2013年3月1日 至2013年8月31日)
売上高	4,669,019	6,180,465
売上原価	3,565,885	4,417,115
売上総利益	1,103,134	1,763,349
販売費及び一般管理費	954,777	1,116,552
営業利益	148,356	646,797
営業外収益		
受取利息	6,661	10,593
受取配当金	115	115
売電収入	—	6,852
補助金収入	16,772	7,234
その他	4,355	5,356
営業外収益合計	27,905	30,151
営業外費用		
支払利息	21,110	17,894
為替差損	23,024	46,166
デリバティブ損失	—	39,233
その他	3,197	7,557
営業外費用合計	47,332	110,851
経常利益	128,928	566,097
特別利益		
投資有価証券売却益	—	275
有形固定資産売却益	572	—
新株予約権戻入益	976	—
特別利益合計	1,548	275
特別損失		
有形固定資産除却損	457	104
特別損失合計	457	104
税金等調整前四半期純利益	130,019	566,268
法人税、住民税及び事業税	110,101	239,687
法人税等調整額	△68,731	△72,206
法人税等合計	41,370	167,481
少数株主損益調整前四半期純利益	88,648	398,786
少数株主利益	38,980	15,076
四半期純利益	49,668	383,710

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2012年3月1日 至2012年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2013年3月1日 至2013年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	88,648	398,786
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△13,401	△1,505
為替換算調整勘定	134,230	562,475
その他の包括利益合計	120,829	560,970
四半期包括利益	209,477	959,757
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	148,632	857,686
少数株主に係る四半期包括利益	60,845	102,070

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

前第2四半期連結累計期間(自 2012年3月1日 至 2012年8月31日)

当社グループは、半導体業界のIC製造工場及び液晶業界の液晶ディスプレイ製造工場の製造工程で使用される無塵化対応搬送用ロボットやその応用装置の開発・製造・販売を主業務としており、その製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種、同系列の搬送装置を専ら製造販売している単一セグメントでありますので、記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2013年3月1日 至 2013年8月31日)

当社グループは、半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液晶関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメントとしておりますが、「磁石事業」の割合が低く、情報開示としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

当社グループは、半導体業界や液晶業界における無塵化対応搬送装置の開発・製造・販売を行う「半導体・液晶関連装置事業」と、精密シャフトモータ等に使用する磁石の製造・販売を行う「磁石事業」を報告セグメントとしておりますが、「磁石事業」の割合が低く、情報開示としての重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

よって、生産、受注及び販売の状況につきましては品目別に記載しております。

(1) 生産実績

品目別	生産高(千円)	前年同四半期比(%)
ウエハ搬送機	3,094,440	104.0
ガラス基板搬送機	999,542	187.9
バイオ・ゲノム関連装置	14,404	—
モータ制御機器	19,056	104.0
合計	4,127,442	117.1

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

モータ制御機器については見込生産によっておりますが、ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機及びバイオ・ゲノム関連装置につきましては、受注生産を行っております。

ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機及びバイオ・ゲノム関連装置の受注状況は次のとおりであります。

品目別	受注高(千円)	前年同四半期比(%)	受注残高(千円)	前年同四半期比(%)
ウエハ搬送機	3,391,177	106.5	2,181,628	114.5
ガラス基板搬送機	2,431,238	445.1	1,156,602	—
バイオ・ゲノム関連装置	53,600	—	40,000	—
合計	5,876,015	157.6	3,378,230	167.5

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

品目別	販売高(千円)	前年同四半期比(%)
ウエハ搬送機	3,771,786	118.8
ガラス基板搬送機	1,702,888	272.4
バイオ・ゲノム関連装置	13,600	—
モータ制御機器	34,743	116.5
部品・修理 他	653,106	78.0
商品	4,341	125.2
合計	6,180,465	132.4

- (注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第2四半期連結累計期間		当第2四半期連結累計期間	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド	—	—	1,785,577	28.9
Samsung Electronics Suzhou LCD Co., Ltd.	—	—	1,234,503	20.0
三星電子㈱	760,386	16.3	—	—

- (注) 1. 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッドに対する前第2四半期連結累計期間の売上高は、357,914千円(総販売実績に対する割合7.7%)であります。
2. Samsung Electronics Suzhou LCD Co., Ltd. は、当第2四半期連結累計期間に主要顧客になったものであり、前第2四半期連結累計期間の売上高はありません。
3. 三星電子㈱に対する当第2四半期連結累計期間の売上高は、42,505千円(総販売実績に対する割合0.7%)であります。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。